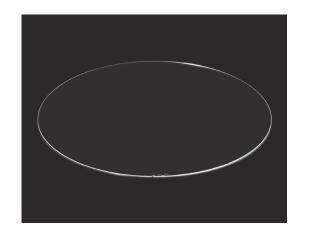
半導体用サポートガラス

半導体をサポートする基板として低膨張から高膨張までの各種ガラスを 取り揃えています。

●特長

- 低膨張から高膨張まで幅広いラインナップ
- TTV*¹<1µmまで可能(φ12インチ)
- T7 code対応可
- *1: Total Thickness Variationの略



●特性

ガラスコード			ABC-G	A58	A66S	A69	A75	A91S
熱膨張係数	20∼220℃	ppm/°C	3.6	5.6	6.3	6.6	7.2	8.7
	20∼260℃	ppm/°C	3.7	5.7	6.4	6.7	7.3	8.8
ヤング率 GPa		73	70	77	74	75	70	
誘電率	1MHz, 25℃		5.3	6.2	6.5	6.8	6.9	7.7
tan δ	1 MHz, 25℃		0.001	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.03
体積抵抗率 Log <i>p</i>	150℃	Ω·cm	_	8.1	8.6	8.3	8	7.1
	250℃	Ω·cm	_	_	6.8	_	6.2	_

この他の熱膨張係数を持つガラスについても相談に応じます。

●用途例

- アドバンスドパッケージの支持基板
- 化合物半導体の支持基板
- 精密研磨用の支持基板